

令和6年11月1日  
日本ボンド磁性材料協会  
研究会主査 飛世 正博

## 軟磁性材料研究会（第27回）

首題の研究会につきまして下記の要領でオンライン開催しますので、ご参加のほどよろしくお願い申し上げます。

日時：令和6年12月6日（金） 15:00 – 17:00

開催方法：ZOOM 上

参加・不参加の確認をした上で会議の URL をお送りいたします。

プログラム：

### 1. 調査研究テーマ

「パワーエレクトロニクス機器の高付加価値化を実現する磁気部品の応用技術」

名古屋大学 未来材料・システム研究所附属未来エレクトロニクス集積研究センター  
大学院工学研究科 電気工学専攻 准教授  
今岡 淳

### 2. 新技術紹介

「Fe 基ナノ結晶合金コアにおける複素透磁率と鉄損の周波数特性解析」

大同特殊鋼株式会社 技術開発研究所 軟磁性材料研究室 係員  
富田 祐也

### 3. その他

① 「圧粉磁心の規格化、標準化部会」第22回の概要報告

部会長 渡邊 悠貴

② 次回以降の予定ほか

資料代として会員は2,000円、非会員は5,000円徴収致します。（基本は会員限定の会議であり、これまで一律2,000円としていました。限定的に非会員の方にも参加可能としましたが、参加費は少し多めにいただきたく思います。）

以上